

联络人

投资人关系 +886 3397 5999 ext. 1204 ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2016 年第一季自结财务报告

2016年4月27日

稳懋半导体,全球最大砷化镓晶圆代工服务公司,已于今(27)日公告 2016 年第一季自结财务报告。

2016 年第一季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 32.92 亿元, 较去年同期增加 17%, 较前季增加 3%
- ◆ 本季合并毛利率为 41.7%,较前季增加 0.4 个百分点; 本季营业净利率 30.6%,较前季减少 0.9 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 10.06 亿元, 较去年同期增加 30%, 与前季相当
- ◆ 本季税后净利为新台币 8.39 亿元,较去年同期增加 36%,较前季增加 18%;每股盈余为新台币 1.41 元,前季为新台币 1.19 元

2016 年第二季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期,但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 预计 2015 第二季营收将较第一季成长 high single digit。
- ◆ 预计 2015 第二季毛利率因折旧费用增加较第一季影响 1 至 2 个百分点。

管理者评论

"2016 年第一季在智能型手机市场优于预期之下,营收比原本 single digit 下滑的预估有较佳的表现,第一季营收季成长 3%,营收金额再度达到历史新高,年成长更达 17%,让我们对于今年全年无线射频市场的成长抱持乐观的期待。第一季毛利率在持续高档的产能利用率及产品组合进一步优化之下达到 41.7%,连同第一季净利 8.39 亿元,同时创下稳懋单季历史新纪录。稳懋持续利用技术多元的优势,不断的分散市场及应用,以减少因供需波动而造成的营收获利风险已见成效,稳懋积极跨入光通讯领域也是基于相同的战略思考。

展望第二季,随着智能型手机市场传统旺季的到来,预期营收可能较第一季成长 high single digit。然而第二季因折旧费用较第一季增加,预计有影响第二季毛利率 1 至 2 个百分点的可能。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体是领先全球的专业砷化镓晶圆代工服务公司。稳懋拥有超过 **15** 年的砷化镓晶圆代工经验,总部位于林口华亚科技园区,现有超过 **1,500** 名员工,并通过

ISO9001/14001 认证。稳懋拥有完整的技术团队,在微波无线宽带通讯领域中,提供全面的制程技术蓝图及制造能力。稳懋产品线可满足 50 MHz 至 100 GHz 内各种不同频带无线传输系统的应用,包含智能型手机、行动通讯基础设施、光纤通讯、有线电视(CATV)及车用市场等领域。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期,但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外,公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。